Núm. d'expedient

CONSU739150HO2009192

#### Contratación

Título de la contratación

#### SUMINISTROS DE TRES EQUIPOS DEL INSTRUMENTO PAU

#### Pliego de prescripciones técnicas

Objeto del contrato

Tres prototipos del instrumento PAU (un radiómetro/refractómetro de señales GPS para aplicaciones de determinación del estado del mar y altimétricas), de acuerdo a las especificaciones técnicas que se describen en el presente apartado:

- **1. Prototipo preliminar "breadboard"** (WP-2): modelo del instrumento PAU de laboratorio, que satisface todos los requisitos eléctricos, y funcionales.
- **2. Prototipo con componentes comerciales** (WP-3): modelo representativo del instrumento PAU final, que satisface todos los requisitos eléctricos, mecánicos, funcionales, ambientales, y de interfaz eléctrico, mecánico, ambientales, y de comunicaciones. Idéntico al prototipo final, pero con componentes comerciales.
- **3. Prototipo con componentes de alta fiabilidad** (WP-4): instrumento PAU final, que satisface todos los requisitos eléctricos, mecánicos, funcionales, ambientales, y de interfaz eléctrico, mecánico, ambientales, y de comunicaciones.

El proveedor deberá entregar toda la documentación técnica referente al proyecto y todos los componentes sobrantes que haya tenido que comprar por restricciones de cantidad mínima de compra.

Características de los bienes objeto del contrato

## 1. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS

#### 1.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS ANTENAS

Se suministrarán dos antenas sintonizadas en la banda L1 de GPS (Frecuencia central 1.57542 MHz, ancho de banda a 3 dB 2.5 MHz):

- 1. Antena dieléctrica con polarización circular a derechas.
- 2. Antena tipo array de 7 elementos de parches dieléctricos con polarización circular a izquierdas. Las especificaciones del array son las siguientes:
- O Los elementos del array deben de estar situados en los vértices y en el centro de un hexágono de 14 centímetros de diagonal.
- o Las señales procedentes de cada elemento sumarán mediante un combinador de 7 entradas en fase fabricado en tecnología stripline.

Las dos antenas deberán de cumplir los puntos siguientes:

- Dorado de las partes metálicas exteriores.
- Las zonas aislantes deben pintarse con pintura conductora negra de alta resistividad.
- Cada elemento individual deberá de ir pegado con adhesivo sobre el honey-comb de aluminio que actúa de plano de masa.

- Deberá de estar prevista la posibilidad de utilizar calefactores para mantener lo más constante posible la temperatura de la antena.

## 1.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL RECEPTOR

Un módulo receptor deberá contener dos circuitos receptores que trabajarán en modo principal y redundante. Las especificaciones que deberán de cumplir cada uno de los circuitos son las siguientes:

- Frecuencia central	1.57542 MHz
- Rechazo a la frecuencia imagen	> 35 dB
- Ancho de banda a 3 dB	2.5 MHz
- Figura de ruido	< 4 dB
- Ganancia mínima	150 dB (TBC)
- Control de ganancia	ajustable
- Frecuencia intermedia	70 MHz
- Nivel de espúreas para 2 portadoras a 0 dBm	50 dB
- Tensión de alimentación	+/- 5V

- Conmutación entre receptor principal y redundante Tensión de alimentación

Reloj de referencia externoConectores de entradaSMA hembra

- Conector de salida directa al back-plane

- Telemedidas Consumo de corriente y tensión de

alimentación

- Dimensiones del PCB 100 x 166 mm

- Dimensiones mecánicas del módulo según se indican a continuación

Vista superior mecánica RF

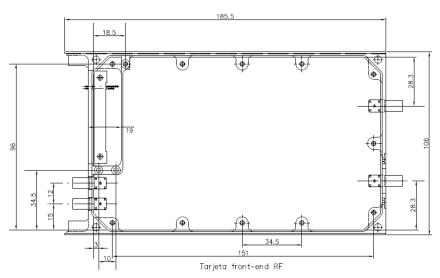


Figura 1. - Mecánica del front - end de RF

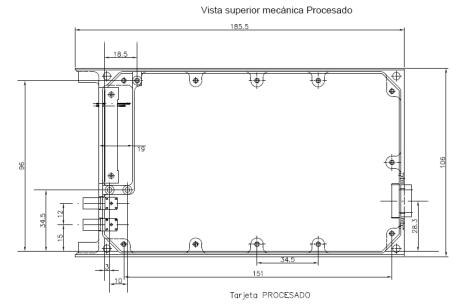


Figura 2 - Mecánica de la placa de procesado de señal

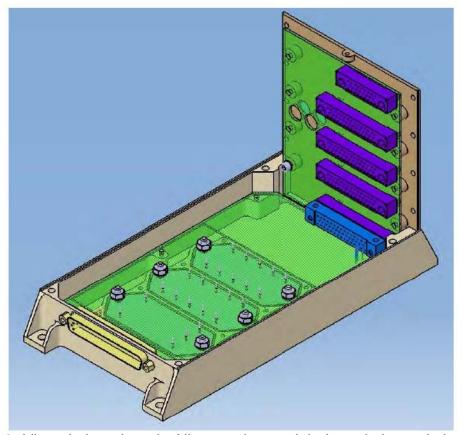


Figura 3- Vista de la tarjeta de Alimentaciones alojada en la base de la unidad

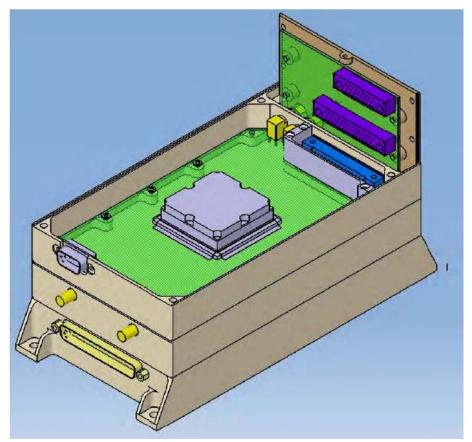


Figura 4 - Piso de la tarjeta Virtex-4

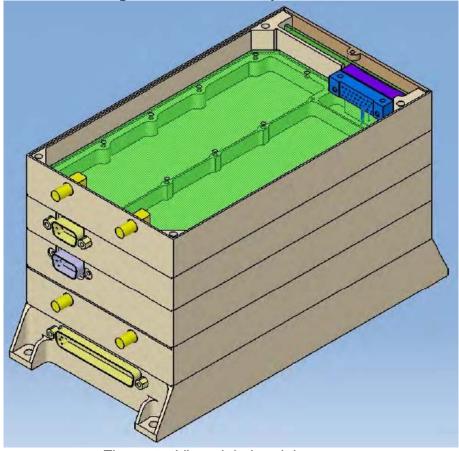


Figura 5 - Vista del piso del receptor

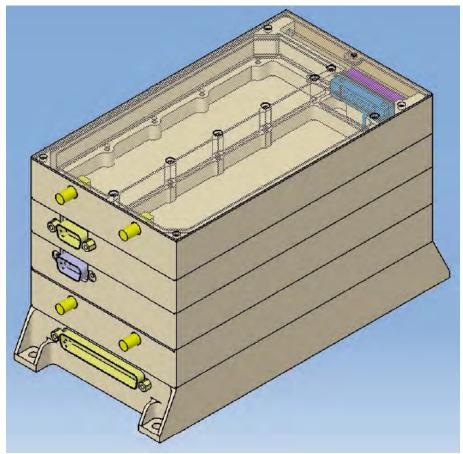


Figura 6 - Vista de la caja completa con la tapa en transparente

## 1.3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL MODULO DE PROCESADO 1

Este módulo deberá contener el conversor A/D de telemedidas además del hardware necesario para realizar el procesado de señal según las especificaciones siguientes:

- Frecuencia de entrada

- Nivel de entrada

- Conversor A/D

- Frecuencia de muestreo

- FPGA

- Memoria de programa

- Memoria de datos

- Montaje de la FPGA

- Reloj de referencia

- Interface de control

- Interface de datos

- Interface para comandos

- Firmware de procesado

- Telemedidas

- Dimensiones del PCB

- Dimensiones mecánicas del módulo según Figuras 1 a 6.

70 MHz

0 dBm

2 bits

16,384 MHz

Virtex4 XLXXC4VSX55

16 Mbits 8 Mbits

Zócalo

10 MHz externo

**Bus SPI** 

Space-wire

CAN bus

Suministrado por la UPC

(compilado, interfaces I/O a

definir con contratista)

Consumo de corriente y tensión de alimentación

100 x 166 mm

#### 1.4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL MODULO DE PROCESADO 2

Este módulo tiene las mismas especificaciones que el módulo anterior pero debe de ser fabricado con componentes de alta fiabilidad.

- Frecuencia de entrada
- Nivel de entrada
- Conversor A/D
- Frecuencia de muestreo
16,384 MHz

- FPGA Virtex4 XLXXQR4VSX55-10CF1140V

Memoria de programa XLXXQR17V16CC44V
 Memoria de datos SRAM UT9Q512K32E 16M
 Reloj de referencia 10 MHz externo

Interface de control
 Interface de datos
 Interface para comandos
 CAN bus

- Firmware de procesado Suministrado por la UPC

(compilado, interfaces I/O a definir con contratista)

- Telemedidas Consumo de corriente y tensión de alimentación

- Dimensiones del PCB 100 x 166 mm

- Dimensiones mecánicas del módulo según Figuras 1 a 6.

#### 1.5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL MODULO DE ALIMENTACIONES

Este módulo se encarga de suministrar las tensiones de alimentación para todos los módulos que forman el instrumento y de la selección del funcionamiento entre los circuitos principal y redundante en el caso del receptor.

Debe de entregar las tensiones siguientes:

Entrada de bus no regulado 22V a 28V
Receptor principal + 5V, 1 A
-5V, 100mA

Receptor redundante + 5V, 1 A

-5V, 100mA

Módulo de procesado 1 1.2V 3 A

3.3V 1A

Módulo de procesado 2 1.2V 3 A

3.3V 1A

Dimensiones del PCB 100 x 166 mm

Dimensiones mecánicas del módulo según Figuras 1 a 6.

#### 1.6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE INTERFACE CON EL ORDENADOR

Deberá de recibir órdenes procedentes de un ordenador mediante comandos enviados por un bus CAN y enviarlos a los módulos de procesado mediante un bus SPI.

Interface de conexión con el ordenador
 Interface de comunicación con los módulos de procesado
 Bus CAN
 Bus SPI

- Dimensiones del PCB 100 x 166 mm

- Dimensiones mecánicas del módulo según Figuras 1 a 6.

## 2. ESPECIFICACIONES DE SUBSISTEMA

## 2.1. ESPECIFICACIONES ELECTRICAS (INTERFACES)

Los interfaces eléctricos de los distintos elementos del subsistema serán:

EXTERNOS	SMA (f) 50 Ω	Conexión a la antena
	DB9	Bus CAN
	DB15	Vbus conexión al PDU
INTERNOS	KND (m) 26, 44 ó 62 pins	Conexión al back-panel

## 2.2. ESPECIFICACIONES MECANICAS

Los especificaciones mecánicas mínimas de los distintos elementos del subsistema serán:

Dimensiones de las tarjetas	100 x 166 mm
Acabado	Anodizado negro
Masa	TBD

## 2.3. ESPECIFICACIONES AMBIENTALES

Las especificaciones ambientales mínimas de los distintos elementos del subsistema serán:

Temperatura (calificación)	-30° a + 60°C
Radiación	∃ 10 Krad
Vibración	Sinusoidal: Ver tabla 1
	Aleatoria: Ver tabla 2

	Frequency range [Hz]		Prototipo 1 (elementos comerciales)		Prototipo (elementos alta fi	
	S/C	Spec	S/C Spec.		s/c	Spec.
			Test Plan		Test Plan	
Longitudinal	5-9	4-6	12.5 mm	25 mm		20mm
	9-100	6-100	3.75 g	3.75 g		3 g
Lateralz	5-8	2-6	12.5 mm	20 mm		16 mm
	8-100	6-100	2.5 g	2.5 g		2 g
Sweep rate (oct/min)			2	2		4

Tabla 1 - Sinusoidal Test

	Frequency range [Hz]	Prototipo 1 (elementos comerciales)		Prototipo 2 (elementos alta fiabilidad)		
	Spec	S/C Spec.		s/c	Spec.	
		Test Plan		Test Plan		
Per axis	20-2000	0.0727	0.0727 g <sup>2</sup> /Hz	0.05	0.05 g <sup>2</sup> /Hz	
Test duration (min)		2	1	1	1	

Tabla 2 - Random Vibration Tests

#### 3. ENTREGABLES

La empresa adjudicataria deberá asumir los entregables siguientes:

- 1. Documento 1: Notas técnicas de diseño. Este documento incluirá los esquemáticos, la descripción del funcionamiento de los circuitos, las simulaciones y las medidas realizadas para validar individualmente cada bloque.
- 2. Documento 2: Manual de fabricación. Este documento será el conjunto de instrucciones para el montaje de los prototipos. Deberá contener las especificaciones de los circuitos impresos, los planos mecánicos de piezas y de ensamblaje y el listado de componentes.
- 3. Documento 3: Manual de Test. Este documento incluirá los procedimientos de ajuste así como los de verificación y aceptación del equipo.
- 4. Documento 4: Manual de Utilización. Este documento incluirá las instrucciones de usuario necesarias para operar con el equipo.
- 5. Un Prototipo Preliminar para evaluar el diseño electrónico a nivel de laboratorio.
- 6. Prototipo preliminar o "breadboard" (WP-2): modelo del instrumento PAU de laboratorio, que satisface todos los requisitos eléctricos, y funcionales, y que deberá constar al menos de los siguientes elementos:
- Antena dieléctrica.
- Array de 7 elementos de antenas dieléctricas.
- Combinador de 7 entradas.
- 1 módulo conteniendo un receptor según las especificaciones eléctricas y funcionales y de interfaz eléctrico y de comunicaciones (no mecánicas, no ambientales) enunciadas en el apartado 1.2.
- 1 módulo de procesado con Virtex4, memoria de programa y de datos, según especificaciones técnicas enunciadas en el apartado 1.3.
- 1 Tarjeta de interface con el ordenador según las especificaciones del apartado 1.6.
- 1 Tarjeta alimentaciones según las especificaciones del apartado 1.5.
- Cableado de conexión entre los elementos de la antena, el combinador y el receptor.
- 7. Un Prototipo 1 que constará de los módulos siguientes:
- Antena dieléctrica.
- Array de 7 elementos de antenas dieléctricas.
- Combinador de 7 entradas.
- 1 módulo conteniendo dos receptores según las especificaciones técnicas enunciadas en el apartado 1.2.
- 2 módulos de procesado con Virtex4 comercial, memoria de programa y de datos, según especificaciones técnicas enunciadas en el apartado 1.3.
- 1 Tarjeta de interface con el ordenador según las especificaciones del apartado 1.6.
- 1 Tarjeta alimentaciones según las especificaciones del apartado 1.5.
- Back-plane de conexión entre módulos y fijaciones mecánicas. Los conectores serán SUB-D para datos y SMA para señales de RF.
- Cableado de conexión entre los elementos de la antena, el combinador y el receptor.
- 8. Un Prototipo 2 que deberá constar de los siguientes elementos:
- Antena dieléctrica.
- Array de 7 elementos de antenas dieléctricas.
- Combinador de 7 entradas.
- 1 módulo conteniendo dos receptores según las especificaciones técnicas enunciadas en el apartado 1.2.
- 1 módulos de procesado con Virtex4 de alta fiabilidad, memoria de programa y de datos, según especificaciones técnicas enunciadas en el apartado 1.3.
- 1 módulos de procesado con Virtex4 de alta fiabilidad, memoria de programa y de

datos, según especificaciones técnicas enunciadas en el apartado 1.4.

- 1 Tarjeta de interface con el ordenador según las especificaciones del apartado 1.6.
- 1 Tarjeta alimentaciones según las especificaciones del apartado 1.5.
- Back-plane de conexión entre módulos y fijaciones mecánicas. Los conectores serán SUB-D para datos y SMA para señales de RF.
- Cableado de conexión entre los elementos de la antena, el combinador y el receptor.
- 9. Documento 5: Informe de Tests Funcionales y de Aceptación. Este documento contendrá los informes de ensayos funcionales realizados sobre el Prototipo 2 y su concordancia con los requisitos de aceptación.

La entrega de estos 'entregables' se hará con ocasión de los hitos del Proyecto según consta en la tabla adjunta.

	Doc. 1	Doc. 2	Doc. 3	Doc. 4	Doc. 5	Prototipo	Prototipo	Prototipo
						Preliminar	1	2
КО	-	-	-	-	-	-	-	-
PRR	Rev. 01	-	-	-	-	-	-	-
PDR	Rev. 02	Rev. 01	Rev. 01	-	-	Х	-	-
CDR	Rev. 03	Rev. 02	Rev. 02	Rev. 01	-		Χ	
FPD	Rev. 04	Rev. 03	Rev. 03	Rev. 02	-	-	-	Х
END	Rev. 05	Rev. 04	Rev. 04	Rev. 03	Χ	-	-	-

Tabla 6 - Entregables según hitos del Proyecto

#### 4. ESTRUCTURA DEL PROYECTO

#### **4.1. SUBDIVISION DE TAREAS**

El Proyecto se estructurará de acuerdo a la siguiente subdivisión de tareas:

PROJECT:	IMPLEME	ENTACION DE	WP REF: WP-0	
WP Tittle	Gestión del	Proyecto (Man	Sheet 1 of 1	
Contractor				
Major constituent				Issue Ref.
Start event	KO	Planned date	T0	1.0
End event	END	Planned date	T0+12	Issue Date
WP Manager				24/12/09

Este paquete de trabajo (WPO) será responsabilidad del Contratista y asegurará la correcta ejecución de todas las tareas del Proyecto para conseguir los objetivos finales.

El responsable será el Project Manager que el Contratista designe.

#### **Tareas:**

- Dirigir la organización del Proyecto en consonancia con los requisitos.
- La gestión del Proyecto se encaminará a:
- o Obtener los recursos necesarios para el éxito del proyecto evitando interferencias con otros posibles proyectos.
- o Control de todas las actividades técnicas y recursos del proyecto necesarios para cumplir los requisitos del proyecto.
- Asegurar los interfaces correctos con la UPC y demás actores que intervengan en el Proyecto.
- Organizar las reuniones necesarias para la buena marcha del proyecto y en particular las correspondientes a los hitos (Kick-off, PRR, PDR, CDR, Entrega de Prototipo Final y Final de Proyecto)

## **Inputs:**

- Este documento
- Contrato.

## **Outputs:**

- Convocatoria de reuniones.
- Actas de reuniones.

Duración estimada: Todo el Proyecto

PROJECT:	IMPLEME	ENTACION DE	WP REF: WP-1	
WP Tittle	Diseño Elec	ctrónico	Sheet 1 of 1	
Contractor				
Major constituent				Issue Ref.
Start event	KO	Planned date	T0	1.0
End event	PRR	Planned date	T0+2	Issue Date
WP Manager				24/12/09

- Diagrama de bloques.
- Diseño teórico.
- Definición de señales de comunicación entre módulos.
- Definición de los interfaces externos.
- Estudio mecánico.
- Elaboración de las listas de material preliminares.
- Estudio de plazos de entrega.
- Estudio de costes para hacer el diseño realizable con el presupuesto disponible.
- Elaboración del diseño definitivo.

## **Inputs:**

- Este documento
- Otras referencias relevantes

## **Outputs:**

• Diseño electrónico y mecánico preliminar

Duración estimada: 2 meses

# Entregables:

• Documento1 - Notas Técnicas de Diseño. Rev.01

PROJECT:	IMPLEME	ENTACION DE	WP REF: WP-2	
WP Tittle	Fabricació	n de un prototip	Sheet 1 of 1	
Contractor				
Major constituent				Issue Ref.
Start event	PRR	Planned date	T0+2	1.0
End event	PDR	Planned date	T0+4	Issue Date
WP Manager				24/12/09

- Montaje de las antenas.
- Compra de componentes para el primer prototipo y de los componentes críticos del prototipo de alta fiabilidad.
- Diseño de los circuitos impresos de los 5 módulos que forman el PAU.
- Diseño del circuito impreso del combinador de 7 entradas.
- Medidas del combinador de 7 entradas.
- Montaje de los componentes en los circuitos.
- Puesta en marcha.
- Realización de medidas de los circuitos.
- Elaboración de los esquemas de los prototipos definitivos.

## **Inputs:**

- Conclusiones del WP1.
- Documento 1.
- Este documento.
- Otras referencias relevantes.

## **Outputs:**

- Prototipo preliminar.
- Notas técnicas de Diseño actualizadas.

Duración estimada: 2 meses

- Documento1 Notas técnicas de diseño. Rev.02
- Documento2 Manual de fabricación. Rev.01
- Documento3 Manual de Test. Rev.01
- Prototipo preliminar

PROJECT:	IMPLEME	ENTACION DE	WP REF: WP-3	
WP Tittle	Fabricació	n de un prototip	Sheet 1 of 1	
	comerciale	S		
Contractor				
Major constituent				Issue Ref.
Start event	PDR	Planned date	T0+4	1.0
End event	CDR	Planned date	T0+6	Issue Date
WP Manager				24/12/09

- Diseño de los circuitos impresos definitivos de los 5 módulos que forman el PAU.
- Montaje de los componentes en los circuitos.
- Puesta en marcha.
- Diseño del circuito impreso definitivo del combinador de 7 entradas.
- Realización de medidas.
- Realización de las medidas de aceptación conjuntamente con la UPC.

## **Inputs:**

- Conclusiones del WP2.
- Documento 1.
- Documento 2.
- Documento 3.
- Prototipo preliminar.
- Este documento.
- Otras referencias relevantes.

## **Outputs:**

- Prototipo 1.
- Notas técnicas de Diseño actualizadas.

Duración estimada: 2 meses

- Documento 1 Notas técnicas de diseño. Rev.03
- Documento 2 Manual de fabricación. Rev.02
- Documento 3 Manual de Test. Rev.02
- Documento 4 Manual de Utilización. Rev.01
- Prototipo 1 fabricado con componentes comerciales

PROJECT:	IMPLEME	ENTACION DE	WP REF: WP-4	
WP Tittle	Fabricació	n de un prototip	Sheet 1 of 1	
	alta fiabilio	lad		
Contractor				
Major constituent				Issue Ref.
Start event	CDR	Planned date	T0+6	1.0
End event	FPD	Planned date	T0+9	Issue Date
WP Manager				24/12/09

- Diseño del circuito impreso de la placa de procesado de alta fiabilidad.
- Montaje de los componentes en los circuitos en sala blanca.
- Puesta en marcha en sala blanca.
- Realización de las medidas de aceptación conjuntamente con la UPC.

## **Inputs:**

- Conclusiones del WP3.
- Documento 1.
- Documento 2.
- Documento 3.
- Documento 4.
- Prototipo 1.
- Este documento.
- Otras referencias relevantes.

## **Outputs:**

- Prototipo 2.
- Notas técnicas de Diseño actualizadas.

Duración estimada: 3 meses

- Documento1 Notas técnicas de diseño. Rev.04
- Documento2 Manual de fabricación. Rev.03
- Documento3 Manual de Test. Rev.03
- Documento4 Manual de Utilización. Rev.02
- Prototipo 2 fabricado con componentes de alta fiabilidad

PROJECT:	IMPLEMENTACION DE PAU			WP REF: WP-5
WP Tittle	Test funcionales de los prototipos de PAU			Sheet 1 of 1
Contractor				
Major constituent				Issue Ref.
Start event	FPD	Planned date	T0+9	1.0
End event	END	Planned date	T0+12	Issue Date
WP Manager				24/12/09

- Campaña de medidas con los prototipos de PAU.
- Realización de las medidas de aceptación funcional conjuntamente con la UPC.
- Asistencia técnica para la realización de los test de vibrado y vacío térmico.

## **Inputs:**

- Conclusiones del WP4.
- Documento 1.
- Documento 2.
- Documento 3.
- Documento 4.
- Prototipo 2.
- Este documento.
- Otras referencias relevantes.

## **Outputs:**

- Informe de Tests y Aceptación.
- Notas técnicas de Diseño actualizadas.

Duración estimada: 3 meses

- Documento1 Notas técnicas de diseño. Rev.05
- Documento2 Manual de fabricación. Rev.04
- Documento3 Manual de Test. Rev.04
- Documento4 Manual de Utilización. Rev.03
- Informe de Tests Funcionales y de Aceptación

#### **4.2. HITOS**

El Proyecto tendrá los siguientes hitos de control:

Hito	Acrónimo	Fecha prevista
Kick-Off	КО	T0
Revisión Preliminar de Requisitos	PRR	T0+2
Revisión Preliminar del Diseño	PDR	T0+4
Revisión Crítica del Diseño	CDR	T0+6
Entrega del Prototipo Final	FPD	T0+9
Final de Proyecto	END	T0+12

Las características detalladas se listan en el pliego de condiciones y en el documento del anexo 1, estudio de la viabilidad para la implementación del instrumento PAU.

Plazo de entrega

Antes del 31 de Diciembre de 2010.

En caso de retrasos no justificados en la ejecución del contrato, se aplicarán las penalidades establecidas en la cláusula 14 del pliego de cláusulas administrativas.

Otras condiciones particulares que se hayan de inclouir en el contrato

Forma de facturación:

10 % al inicio del contrato (Kick-Off meeting): T0

25 % al Preliminary Design Review meeting (PDR): T0+3

30 % a la entrega del prototipo final (FPD): T0+7

35 % a la finalización del proyecto (END): T0+9

Garantía: 2 años (material y mano de obra), siempre y cuando no sea debido a un mal uso.

Mantenimiento: 2 años.

Documentación anexa parar elaborar la propuesta: Estudio de viabilidad (ANEXO 1). En caso de duda se podrá consultar a la parte contratante y a la empresa responsable del estudio de viabilidad (Anexo 1). En caso de incompatibilidad con lo expuesto en el pliego de condiciones, prevalecerá este último.

(Indicad los aspectos que se han de tenir en cuenta, como garantias, mantenimiento, etc.)

El Responsable del Projecte

Adriano José CAMPS CARMONA Barcelona, 14 de desembre de 2009